® 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

#### 平3-28181 ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

®Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成3年(1991)2月6日

C 04 B 38/10

E.

6359-4 G

石膏ポードの製造方法 60発明の名称

> 願 平1-160945 の特

願 平1(1989)6月26日 図出

征人 明 訪 @発

広島県広島市西区観音新町4丁目6番22号

式会社広島研究所内

の出 願 人 三菱重工業株式会社 東京都千代田区丸の内2丁目5番1号

外2名 の代 理 弁理士 坂 間

쩍

## 1. 発明の名称

石膏ボードの製造方法

#### 2. 特許請求の範囲

水にラウリルペンセンスルホン酸ソーダとメ チルセルロース系の粘結剤を溶解させた後故紙 とガラス繊維を加えて提拌超泡させ、この超泡 液にα型半水石膏を混入し、これを迅辣して低 混水含泡石膏スラリーを得、同石膏スラリーを ポード用原紙で挟んだ上硬化乾燥することを特 徴とする石膏ポードの製造方法。

#### 3. 発明の詳細な説明

### 〔産業上の利用分野〕

本発明は、低温水のα型半水石膏を原料とし て石膏が一ドを製造する方法に関するものであ ኔ.

## 〔従来の技術〕

石膏ボードは吸湿性、耐火性、断熱性、防音 性、保温保冷に優れているととなど数多くの特 徴を有して⇒り、天井材、間仕切り等に多く利 用されている。現在市販されている石膏ポード は、すべて石膏原料として標準温水量が70~ れてかり、α型半水石膏を原料とした石膏ポー ドは製造されていたい。

## (発明が解決しようとする緑題)

上記のように、従来石膏ポードの製造に当つ てα型半水石膏が使用されていないのは、α型 半水石膏の標準温水量が30~40重量がと低 いため、とのような低い標準温水量のものを混 練成型した場合には、成型硬化体の歯比重が13 ~17と高くなり、石膏ポードに要求される軽 量性を摂りばかりでなく、ポード原紙との接着 性が充分でないため、従来の月型半水石膏を用 いたものに比し施工上の欠点があるからである。

一方、このような低温水のα型半水石膏を月 型半水石膏の標準混水量と同等の比較的多量の 水で温練する場合には、グル化開始時間までに いわゆるブリージングを引き起し、石膏粒子と 水の分離が生じて好ましくない現象を量する。

このような理由により、 低温水の α 型半水石 育は石膏ボード原料としては用いられなかつた のが実情である。 しかし低温水の α 型半水石膏 を用いて従来の石膏ボードと比較して 遜色のない石膏ボード 製品ができるならば、 石膏ボード の乾燥エネルギーは大巾に低波され、 従つて生 強価格の低下につながることは明瞭である。

本発明は、上記に鑑み、 α 型半水石膏を原料 として石膏ボードを製造する方法を提供しよう とするものである。

# (課題を解決するための手段)

本発明の石膏ボードの製造方法は、水にラウリルベンセンスルホン酸ソーダとメテルセルロース系の粘結剤を溶解させた砂粒紙とガラス繊維を加えて提拌起恋させ、 この起泡液に α 型半水石膏を混入し、これを混練して低温水含泡石膏スラリーを得、 同石膏スラリーをボード用原

紙で挟んだ上硬化乾燥する。

#### (作用)

また、上配起泡液に含まれるガラス繊維は、 製品としての石膏ボードの曲げ強度の向上に寄 与する。

また更に、α型半水石膏は、温水量が低いた めに成型後の乾燥時間を、β型半水石膏の場合 に比して、30~50 %短縮させることができ、 所要乾燥エネルギーも低減する。

## ( 実施例 )

本発明の一実施例を以下に説明する。

ラウリルベンゼンスルホン酸ソーダ 1.5 重量 部、メチルセルロース系の粘結剤として松本油 脂社製商品名マーボローズ 90 MP-4000 8.0 重量部、ガラス機維(周フアイバー社製商品名 CS-13-1D710,13=L×10μØ)5.0 重量 部、故紙(石膏ボード用原紙廃紙と水を卓上型 ミキサーで破砕、遠心分離器で分離したもの) 30重量部(乾燥重量部)に、水800重量部 を抵加して、ピンチミャサーで提拌超池を行なって起池液とする。この超池液にの超半水石膏2000重量部を混入して(混水量40重量系)1分間混練を行つて石膏スラリーとする。この石膏スラリーを両偶にポード用原紙(表紙と裏紙)を配置した型枠内(内寸法400×500×12m)に流入させ硬化後離型、60℃乾燥を行つた。

得られた石膏ボードの満比重は 0.81 9 / ml、曲 げ強度は 56.0 % / ml、 射離強度は 3.2 % であつた。 (曲げ強度、射離強度は JIS-A-6901 に準じ て測定した。)

比較例として、石膏を市販月型半水石膏を用い温水量を65重量が(水1300重量部)とし、他は上配実施例と同様の条件で石膏ボードを製造した。得られた石膏ボードの嵩比重は0.599/4、曲げ強度51.1%/d、剝離強度2.6%であった。

以上の通り、本実施例によれば、 β 型半水石 膏を使用した場合に比して遜色のない石膏ボー ドを待るととができる。

## (発明の効果)

以上説明したように、本発明によれば、低温水量のα型半水石膏を使用して現在日本国内に使用されている離燃 I 級石膏が一ド規格を満足する石膏が一ドを短時間に少い乾燥エネルギーで製造することができる。また製造された石膏が一ドは、致湿性、耐火性、断熱性、防音性、保温保冷等にかいて優れた性能を有する。

代理人 弁理士 坂間 晓 外2名